

06.2;06.3

©1995

**ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
В СТРУКТУРАХ С ГРАНИЦЕЙ РАЗДЕЛА
ПОЛУПРОВОДНИК-ТОНКИЙ ДИЭЛЕКТРИК
НА ВЫСОКООМОМНЫХ КРИСТАЛЛАХ
С ГЛУБОКИМИ ПРИМЕСНЫМИ УРОВНЯМИ**

П.Г.Кашерининов, Д.Г.Матюхин, И.Д.Ярошецкий

В работе представлены результаты по изучению фотоэлектрических явлений в структурах с границей раздела полупроводник (П)-тонкий слой диэлектрика (ТД) типа М(ТД)П(ТД)М на высокоомных полупроводниковых кристаллах с глубокими примесными уровнями (независимость фототоков таких структур от интенсивности освещения, наличие долговременных релаксаций токов, явление остаточной проводимости, температурное гашение фотопроводимости) и приводится объяснение этих явлений эффектом фотоиндукционной пространственной перестройки напряженности электрического поля в кристалле.

Исследовались структуры на высокоомных электрооптических кристаллах $p\text{-CdTe}$ (Cl), выращенных по методике [1] с концентрацией примесных уровней $N_T > 10^{15} \text{ см}^{-3}$ ($\rho = 10^8 - 10^9 \Omega \cdot \text{см}$). М(ТД)П(ТД)М структуры на этих кристаллах изготавливались путем химического осаждения оптически прозрачных золотых электродов на травленые поверхности кристалла, покрытые слоем естественного окисла (толщина кристаллов $d = 0.25 \text{ см}$).

Проводилось комплексное исследование фотоэлектрических характеристик таких структур (стационарные люксамперные зависимости, релаксации фототоков при включении (выключении) освещения) и одновременно изучение распределения напряженности электрического поля в кристалле по электрооптической методике [2]. Измерения проводились при $T = 77 \text{ K}$ в условиях отсутствия термической ионизации захваченных на примесные уровни photoносителей. К структурам прикладывалось постоянное смещение $V = (100-500) \text{ В}$, освещение производилось через оптически прозрачные электроды "собственным" светом ($\lambda = 0.63 \text{ мкм}$) различной интенсивности.

На рис. 1, а представлены релаксации фототоков такой структуры при освещении образца со стороны положитель-

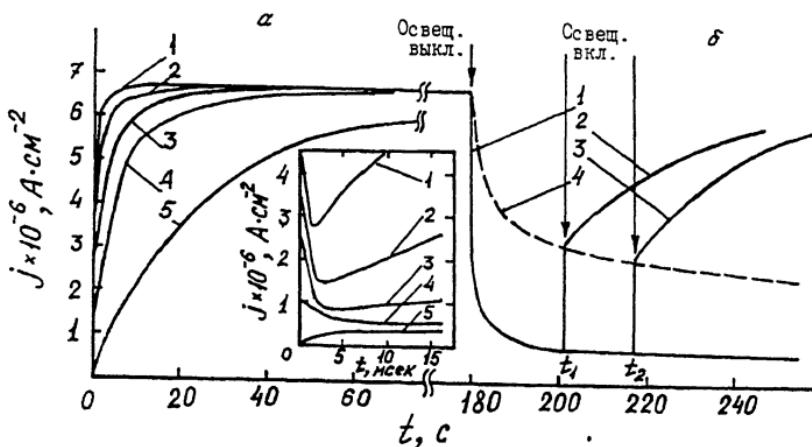


Рис. 1. Релаксация токов в М(ТД)П(ТД)М структурах на высокомоменных кристаллах p -CdTe с глубокими примесными уровнями при освещении: а — релаксации фототоков при включении освещения различной интенсивности ($\lambda = 0.63 \text{ мкм}$, $V = 100 \text{ В}$, $T = 77 \text{ К}$) со стороны анода (интенсивность светового потока уменьшается от 1 к 5); б — релаксация тока после выключения освещения: 1 — релаксация фототока при повторном включении освещения через время t после его выключения (интенсивность повторного освещения соответствует интенсивности (рис. 1, а, 5)). 4 — изменение со временем быстрой компоненты фототока при повторном включении освещения.

ногого электрода. Видно, что при включении освещения фототок увеличивается со временем от своего первоначального значения на два-три порядка в течение десятков секунд со скоростью, зависящей от интенсивности освещения, и достигает одного и того же стационарного значения, определяемого величиной приложенного к структуре напряжения при всех интенсивностях освещения.

На рис. 1, а (вставка) представлены релаксации этих фототоков в начальный момент времени после включения освещения. Видно, что первоначальное уменьшение фототока со временем сменяется его увеличением.

На рис. 1, б представлена релаксация тока в такой структуре после выключения освещения. Видно, что релаксация тока имеет две стадии. На первой стадии ток быстро уменьшается со временем в несколько раз, но остается увеличенным на пять-шесть порядков по отношению к своему стационарному темновому значению (остаточная проводимость). На второй стадии ток медленно (в течение десятков часов) уменьшается до своего стационарного темнового значения.

При повторном включении освещения через время t после его выключения фототок быстро увеличивается до некоторой определенной величины (рис. 1, б, 4) и затем медленно растет к своему стационарному значению.

Изучение пространственного распределения напряженности электрического поля в такой структуре показало, что при освещении ($T = 77$ К, $\lambda = 0.63$ мкм, $U = (200-400)$ В) все приложенное к структуре напряжение сосредоточено на участке кристалла толщиной $d < 50$ мкм у темнового электрода (50 мкм — пространственное разрешение установки), напряженность электрического поля в слое тонкого диэлектрика при этом составляет $E > 10^4$ В/см. После выключения освещения распределение напряженности поля в кристалле оставалось неизменным в течение длительного времени (несколько часов).

На рис. 2, а приведено изменение с температурой стационарного фототока этого образца при освещении световым потоком неизменной интенсивности ($\lambda = 0.63$ мкм). Видно, что фототок уменьшается с увеличением температуры образца в диапазоне $T = (77-120)$ К (температурное гашение фотопроводимости).

На рис. 2, б представлена температурная зависимость пространственного распределения поперечного электрооптического эффекта в объеме кристалла такой структуры при освещении ($U = 400$ В) [2].

Видно, что при $T = 77$ К приложенное к структуре напряжение сосредоточено у темнового электрода на участке кристалла толщиной $d < 50$ мкм. При нагревании структуры ширина области электрического поля в кристалле расширяется, напряженность поля в слое диэлектрика уменьшается.

Наблюдаемые особенности изменения фототока с интенсивностью освещения, временем, температурой объясняются эффектом фотоиндуцированной пространственной перестройки напряженности электрического поля в такой структуре при протекании фототоков [3].

Уменьшение фототока со временем в первый момент после включения освещения (рис. 1, а, вставка) объясняется изменением распределения напряженности поля в кристалле в условиях неизменности инжекционных свойств контактов аналогично [4]. Дальнейшее возрастание фототока со временем связано с изменением в такой структуре инжекционных свойств темнового электрода ($x = d$) вследствие возрастаания около него напряженности электрического поля выше критического значения аналогично [5]. В структурах на кристаллах с глубокими примесными уровнями свободные носители, захваченные на них, термически не ионизуются и их заряд на этих уровнях накапливается со временем при любой плотности протекающего тока; его величина в пределе может ограничиваться лишь их концентрацией.

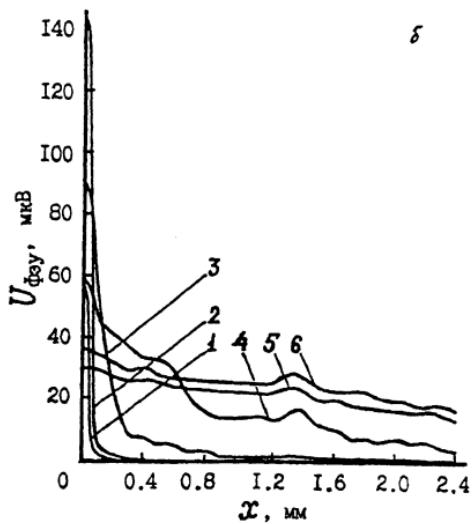
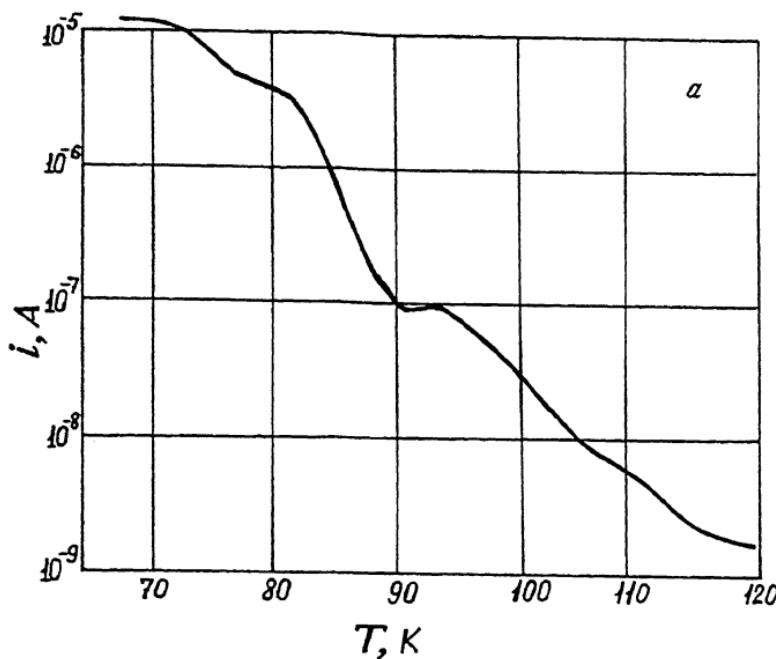


Рис. 2. Температурное гашение фотопроводимости в М(ТД)П(ТД)М структурах на высокоомных кристаллах p -CdTe при освещении со стороны анода световым потоком постоянной интенсивности ($U = 200$ В, $\lambda = 0.63$ мкм): а — изменение стационарного фототока с температурой; б — температурная зависимость пространственного распределения поперечного электрооптического эффекта в кристалле при освещении структуры. Температура образца T , К: 1 — 80, 2 — 95, 3 — 220, 4 — 230, 5 — 255, 6 — 295.

Появление этого заряда в кристалле сопровождается увеличением напряженности электрического поля у темнового электрода ($x = d$) до своего предельного значения при любой плотности фототока.

Возрастание напряженности поля в кристалле около электрода со слоем тонкого диэлектрика выше некоторого критического значения вызывает инжекцию носителей в кристалл с этого электрода [6-9], которая и определяет результирующую величину протекающего тока.

Таким образом, при освещении $M(TD)\Pi(TD)M$ структуры на высокоомных кристаллах с глубокими примесными уровнями величина протекающего стационарного тока не зависит от интенсивности освещения и определяется током инжекции носителей в кристалл со стороны темнового электрода. Подобный эффект, названный аномальной фотопроводимостью, экспериментально наблюдался в [10].

После выключения освещения носители, захваченные на более мелкие примесные уровни, термически ионизуются и уносятся из кристалла, напряженность поля у темнового электрода при этом уменьшается. Заряд же на глубоких уровнях сохраняется и обеспечивает в течение длительного времени напряженность поля, достаточную для протекания темнового инжекционного тока, превосходящего темновой ток структуры на пять-шесть порядков.

При повторном включении освещения напряженность поля у темнового электрода в структуре ($x = d$) увеличивается за счет появления в кристалле дополнительного заряда свободных фотоносителей. Это вызывает увеличение инжекционного тока с темнового электрода и быстрое возрастание тока во внешней цепи (рис. 1, в, 4). Дальнейший рост тока связан с медленным возрастанием напряженности поля у этого электрода за счет появления в кристалле дополнительных зарядов на примесных уровнях при их перезарядке фотоносителями, что обусловливает дальнейшее увеличение инжекционного тока.

Температурное гашение фотопроводимости (рис. 2) объясняется уменьшением напряженности электрического поля у темнового электрода при повышении температуры и, как следствие этого, уменьшением тока инжекции с этого электрода.

Список литературы

- [1] Аркадьев Е.Н., Матвеев О.А., Маслова Л.В., Прокофьев С.В., Рыбкин С.М., Хусаинов А.Х. // ДАН СССР. 1975. Т. 221. С. 77–79.
- [2] Кашерининов П.Г., Кичаев А.В., Перепелицын Ю.Н., Харциев В.Е., Ярошецкий И.Д. // Фотоэлектрические явления в полупроводниковых структурах с фоточувствительным распределением электрического поля и оптоэлектронные приборы на их основе. Препринт ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН. СПб., 1991. № 1569. С. 59.
- [3] Кашерининов П.Г., Кичаев А.В., Ярошецкий И.Д. // Письма в ЖТФ. 1993. Т. 19. В. 17. С. 48–53.
- [4] Кашерининов П.Г., Кичаев А.В., Томасов А.А., Ярошецкий И.Д. // Письма в ЖТФ. 1994. В. 18–19.
- [5] Кашерининов П.Г., Кичаев А.В., Ярошецкий И.Д. // Письма в ЖТФ. 1994. Т. 20. В. 18. С. 16.
- [6] Green M.A., Temple V.A.K., Shewchun J. // Sol. St. Electron. 1975. V. 18. P. 745.
- [7] Green M.A., Temple V.A.K., Shewchun J. // Sol. St. Electron. 1975. V. 18. P. 745–752..
- [8] Вуль А.Я., Саченко А.В. // ФТП. 1983. Т. 17. В. 8. С. 1361–1374.
- [9] Вуль А.Я., Козырев С.В., Федоров В.И. // ФТП. 1981. В. 15. В. 1. С. 142–148.
- [10] Корсунский М.И. // Аномальная фотопроводимость и спектральная память в полупроводниковых системах. М.: Наука, 1978. С. 319.

Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию
3 августа 1994 г.